

高性能 S M D 実装ライン

全点検査機能付
フィードバック機能搭載



半田印刷機
(Panasonic)



0603チップ
BGA, LGA, QFN



マウンター
(Panasonic)



加熱7ゾーン+冷却
N2 (窒素) 対応!



リフロー (N2対応)
(弘輝テック)



new!!
BGAの実装確認



X線検査装置
(ポニー工業)



出荷検査



外観検査装置
(マランツ)

DIP 部品実装

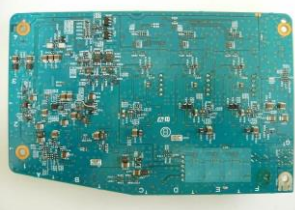


噴流槽



静止槽

手付け実装



フレキ

全点手付け

写真: 両面約600点 (1005チップあり)

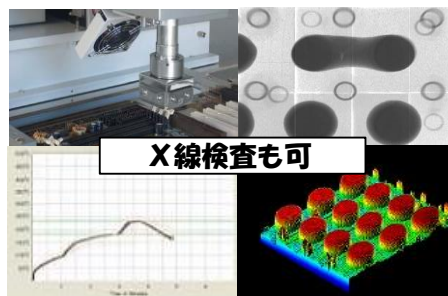
メリット

コストの低減、納期短縮

リワーク (部品交換)

SMD部品の交換

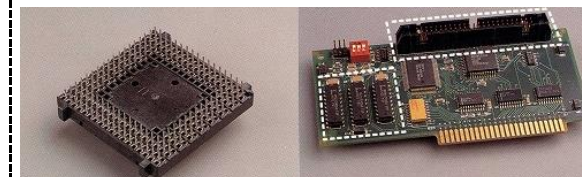
BGA/LGA/QFN交換など (リボール可)



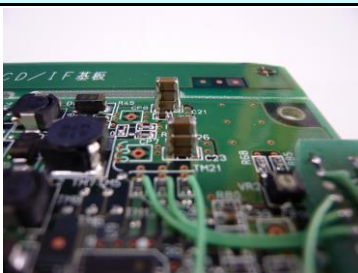
X線検査も可

リード部品の交換

(特に多ピン部品の取り外しでお困りの方)



改造 (改修)



チップの立体実装



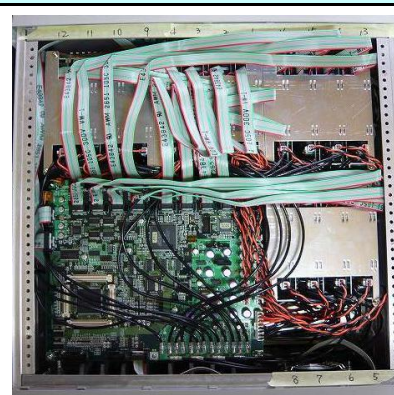
ICリード間への
チップ実装



ジャンパー配線

高度技術者による
確かな技術

調整・組立



【御社を全面サポート致します!】

- ・短納期対応 (当日お届けも可能)
- ・鉛フリー対応 (RoHS, ソニーGP, JGPSSI...etc)
- ・X線撮影のみも承ります (他社で実装したものもOK)。
- ・基板設計から部品調達、成分分析/サイクル試験まで一環して対応します。

わたしたちの技術力をぜひお試し下さい

K 株式会社 古賀電子

TEL: 0463-51-3345 FAX: 0463-51-3346

E-mail: info@kogadenshi.co.jp

www.kogadenshi.co.jp